(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出顧公開

¹² 公開特許公報(A)

昭57-183077

Mint. Cl 3 H 01 L 31/10

識別記号

广内整理器号 7021-5F

◎公開 昭和57年(1982)11月11日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 7 頁)

②光検出器

创特 願 昭57-66402 √29出

顧 昭57(1982)4月22日

優先権主導 図1981年4月24日図米国(US) @257355

②発 明 者 チユン・イー・チエン

アメリカ合衆国07076ニュージ ヤーシイ・ユニオン・スコツチ ・プレインズ・サンセツト・プ

レイス1942

②発 明 者 アルフレツド・イー・チョー アメリカ合衆国07901ニュージ ヤーシイ・ユニオン・サミツト

・ケネス・コート11 仰出 顋 人 ウエスターン・エレクトリック

・カムパニー・インコーポレー テッド アメリカ合衆国10038ニューヨ

ーク・ニューヨーク・プロード ウエー222

③代 理 人 弁理士 岡部正夫 外2名

眀

1. 発明の名称 光検出器

2. 特許請求の範囲

1. 複数の半導体層から成り、少なくともそ のいくつかの層は他の層と異なる導電形を 有する、光エネルギを質引エスルギーに変 換するための光検出器において、

光枪出器は無1の導電形の第1及び第2 の層、第1及び第2の層間の第2の減智形 をもつ第3の層を含み、それにより第1及 び第2の層間に電位井戸が形成され、本質 的にドーピングされていない無4の層が、 第3の層に隣接して配置され、光を吸収1. 電流キャリアを発生させ、は彼よやリアの ある程度は電位井戸に移動することを特徴 と する光検出器.

2. 特許請求の範囲第1項に記載された光検 出器において、

第4の層は第3の層及び第2の層間に配 置され、本質的にアンドープの第5の層が 第1層及び第3層間に配置されることを整 数とする光検出器。

- 3. 特許請求の範囲第2項に記載された光検 出舞において、 放無3の層は5×1017~~~3 以上のキヤリア機匠を有することを特徴と する光絵出器。
- 4. 特許請求の範囲第3項に記載された光検 出器において、紋第3の層は100オング ストローム又はそれ以下の噂さを有するこ とを特徴とする光検出器。
- 5. 特許請求の範囲第4項に記載された光検 出器において、

該第4及び第5の層は8×10¹³cm⁻⁸以 下のキヤリア海岸を在することを転換とす る光検出器。

6. 特許請求の範囲第2項に記載された光検 出器において、 数第4の層は少くとも1 am の遅さであ

ることを特徴とする光検出器。

特許請求の範囲第1又は第2項に記載された光核出器において、

数半導体層はII-V接及びEI-V 族化合物及び各々の混合物から選択される化合物から選択される化合物から成ることを警察とする光検出器。

8. 特許請求の範囲第7項に記載された光検

政第1、第5及び第3の半導体層は GaAsから成り、該第4及び第2の半導体層は
A&x Ga_{1-x} As から成ることを将数とする
光検出器。

9. 等許請求の範囲第 8 項に記載された光検 出器において、

該第1の伝導形は n 形であることを特徴とする光検出器。

10 特許請求の範囲第 9 項に記載された光検 出器において、

版 n 形ドーパントはシリコンであること を解放とする光検出器。

に3つに分類される。第1はロー1ーロフオ トダイオードである。しかし、これらは電視 利得がないという欠点をもつ。第2になだれ フォトダイオードが開発され、これらはもち ろん電流彩符をもつ。しかし、なだれプロセ スは多くの伝送システムに好ましくない雑音 を導入する。更に、典型的な場合30ポルト 以上の大きなバイアス電圧が、なだれを起す ために通常必要である。第3に、高感度フオ トトランジスタが開発された。しかし、これ らのデバイスは一般に、光伝送システムが動 作し、かつ高利得が最も必要とされる低入射 パワー無量で、光剤得が低い。更に、フォト トランジスタの広答時間は、ベース領域中の 少数キャリアの蓄積により、所望の遠さに比 べしばしば遅い。

先の問題は本発明の多層半導体光検出器により解決される。本発明による多層半導体検 出器は、光検出器が第1の伝導形の第1及び 第2の層を含み、第2の伝導形の第3の層が 11 特許請求の範囲第1項に記載された光検 出器において。

第4及び第2の半導体層は第1の半導体層の繋制帯より小さい 禁制帯を有すること を軽微とする光検出器。

3. 発明の詳細な説明

本発明は複数の半導体層から成り、少くと もいくつかの層は他とは異なる伝導形を有す る光エネルギーを電気エネルギーに変換する ための光検出器に係る。

石実を素徴とした光ファイバを用いる光伝 送りステムの開発は、そのようなシステムに 関連した一枚に約・7.m (ミクロン)なり 約1.6.m の間の改長張蝶内で動作する光楽 及び光検出器に対する関心をひき起してきた。 光検出器はそのようなシステムの本質的な成 かであり、その動果光検出器の構造及び材料 の開発に、多くの努力が払われてきた。

ファイバを基礎とした光伝送システムに現 在適用が考えられている光検出器は、一般的

第1及び第2層間にあり、それにより第1及 び第2層間に電位井戸が形成され、、電流 キャ リアを発生させるため、光の表収前の にドープを全してない第4の層が第3でのかなりの 後して配置され、電流 キャリアのかなりの 歩りは電位井戸に移動することを特数とする。

時間超57-183077(3)

3 層9 はまたそれが入射放射を吸収するよう な無期帯をもつてもよい。層の原さ及びドー ピングレベルは、層が第2 の伝導形を不し、 二つのアンドープ層、すなわち層 11.9。 7 は熱平衡において、完全に空変化するよう に選択される。出力は整種 1 7 及び 1 9 から 得る。

好ましい実施例において、第1の伝導形は ・ 形である。約・8ミクロンの入入光波長で 制作する好ましい実施例において、層 5・7 及び9は 0 4 A の ト の 成 の と は 屋 が 格子整合し、デバイス的面が原動された時、入 計 放射に対 する 恵として働くよう 選択される。 ひり コン ひべり リウムがそれぞれ 市 お 及び p 形 の ド で パントとして 用いられる。 更に 好ましい実施列に ないて、 層 7 は 対象と とる本質的にすべて の入射を 吸収する の に ナ 小 て で 入射を 吸収する の に ナ 小 な ア する 。 ア

本発明の光検出器は、典型的な場合、最大

スは他の技術によつて製作してもよい。

第1の伝導形は n 形又は p 形で E 込んだが、 で F 利 に 立べる 具 体 例で は n 形 を E 込んだが、 それで は n 形 を B んだが、 それ い で か で か か で か か ら で か ら で か ら で か ら で か ら で か ら で か ら で か ら で か る か ら で か る か に か が 就 1 の 伝 海 形 で の る と 、 第 1 の 伝 海 形 が が が の き と 、 第 1 の 伝 海 形 が が か ら を デ バ ズ に 比 べ 、 よ り 南 感 膜 で あ る か 吃 谷 诺 正 は 遅く な る 。

 値の半分において全幅が600 psec 以下と 悪い応答速度と、500 Amp/W以上の高感 度をもつ。

層 5 は適常比較的低品質の高級ではなく、 高品質の層上に更にエピタキシヤル層が追加 して成長できるように、ふつう成及されるパ ツファ層である。もし、パツファ層を省くと、 蒸び11 はまた、それぞれドレイン、ゲート 及び11 はまた、それぞれドレイン、ゲート とびソースとよばれる。

デバイスは遠常分子ビームエピタキシー M B B により製作される。週遠な州 B B シフ ラムについては、アルフレッド・ワイ・・ 画前 が 4.13 7.865 ラに十分世紀に述った火 ちれて ジ り、当来者に本発明のエピタキシャル B 及び光後出版の変常の技術と変えるものである。 電 佐 は 国 u の 過 常 の 技術で作られる。 メサ 株 に 佐 1 5 とともに、 関 如 の 一 般的 な エッテンク 及びリングラフィ技術で作りれる。 デバイ

ろうから、デバイスの感度が下るか又は増5 あるいは差板中での光吸収により、拡散ディルが生じる。

層7,9及び11から成る半導体は、障壁 高さゆ。は価電子帯のエネルギーレベルE。 がフェルミレベルエネルギーE「と交わらな いように選択されるように選ばれる。事実、 Bv は十分な光検出動作のために、Ef から 少くとも数 kT 解れているべきである。もし この条件が満されないと、層9は完全に空乏 化できない。障壁高さは関係式 $\phi_B = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$ Qs により、ほぼ決定される。ここで、 L; 及び L₂ はそれぞれソース及びドレインの厚 さ、Qsは暦9中のキヤリア/cm² 数、Es は層9の誘電率である。一般に、デバイス効 率は φ B が小さいほど増加するが、暗電洗も 増加する。従つて、す。を正しく決定するこ とは、感度と暗電視間の妥協点をとることに なる。

層7、9及び11は無平衡で完全に空乏化

するような厚さ及びドーパント濃度が選択さ れる。光検出器がすべてのパイアス電圧で、 多数キャリアデバイスであるように、これら の層は熱平衡で完全に空乏化することが譲せ しい。層9は薄くかつ高濃度ドープにすべき である。高濃度ドープというのは、アンドー プ層との比較で用いられ、少くとも 5×10 º cm - 8 のキャリア機度を意味する。層は所望の 障壁高さを得るため、高速度ドープにすべき である。薄いということは、熱平衡で陥gが 完全に空乏化することを意味する。完全に空 乏化するための最大の厚さは、一般に100 オングストロームかそれ以下である。層日が より厚くなるにつれ、アンドープ層はよりな くなる。層7及び9に対して用いたアンドー プという用語は、故意にドープしておらず、 通常はp形でこれらの層中のパックグラウン ド機度が 5×10 tb/cm⁸ 以下、通常は 8×10 tb /cx[®] 以下であることを意味すると理解すべ きである。より低濃度の方が望ましいが、そ

れはアンドープ及び高ドープ層の両方を空乏 化しやすいためである。層 7,9 及び 1 1 中の 全ドーパント濃度は、内部電界が熱平衡で層 を完全化型乏化しうるよう十分小さくなけれ ばならない。

半導体層は相互に格子整合のとれる丘かで 半導体材料、すなわちの1.1ペーセント以下の 起しかない稿子定数をもつ材材で表 い。たとえば、『一刊版文は』 - V 版きる。も し、『一V 化合物を用いるならば、類 4 及び 第5 解は ASGAA。でよく、一方編・第2 及び 第3 の層は善級とともに、GAA。でよい。格子 整合のとれた組成は GAA。とそれと格子整金 がとれるよう周知のように選択されたX をも つ A&X Ga1-xAa。である。例として、X は、2 又は・3 及びそれらの脳の様でよい。

ABGaAs 及び GaAs の好ましい実施例において、シリコン及びベリリウムがそれぞれ n 形及び p 形ドーパントとして用いられる。ほと

んどの AGGsAs / GsAs レーザ 製作に用いられるスズでなく、シリコンを選ぶのは通常と異なる。しかし、シリコンは多数キャリア光検 世帯に留ましい急峻なドーピングプロフィル もれらすため、ドーパントとして適している。

本発明について、AFGsAs 及び GsAs で作られた機能器を倒にして述べる。数1 の医導 形が n 形である場合のこれら大検距器の A製 的 定層界及び Fーピング 濃度は、以下のとうりである。層5 、2 μα:層7 、2μα:層9 。2×10⁸¹ cc⁻⁸¹ 及び 8 0 オングストローム:層1 1 、5 0 0 ないし 2000 オングストローム:層15 、5×10⁸¹ cc⁻⁸¹ 及び 8 ない 0 ない し 2μs₁ に 形のパックグラウン Fキャリア機は F 形のパックグラウン F キャリア機能 S X 10⁸¹ cc⁻⁸¹ を充したの 値は 数平衡で置る G を N も C の は 10 を P で M で 10 を び 1 1 を 空 乏化きせる。

第2回は熱平衡におけるA&GaAs / GaAs 光 検出器のエネルギー帯構造を示す。わかりや すくするため、階の厚さは実際の比率通りに は描かれていない。先に述べた実施例の層の 組成及び入射フオトンの方向も示されている。

デバイスの動作について、簡単に述べる。 n形基板をもつデバイスは、基板及びドレイ ンを寂又はソース層に対して正にバイアスし て動作させる。光原(図示されていない)は 履11及び7の禁制帯エネルギーの中間のエ オルギーをもつフォトンを放射し、ゲート及 びドレインは同じ組成をもつと仮定する。フ オトンは基本的にはドレイン領域であるが、 ゲート及びドレイン領域の両方で吸収され、 電子一正孔対が発生し、ドレイン領域内に存 在する電界により分離される。電位極小値又 は層りにおけるポテンシャル共戸へ移動する 正孔は、直ちに置位跛座を経験し、正孔の一 部は電位極小値に蓄積する。もし蓄積が十分 長時間続くとすると、入つてくる正孔流の割 合が出ていく正孔流の割合に等しくなつた点 で、定常状態に達する。後者の正孔流は電子

特開昭57-183077(日)

との再結合又は電位障壁を越える熱放射によるものである。 実演した正孔は伝導帯の電位 環境下げ、多数キャリアすなわち電子のソースからの放出を増加させる。一般に弱いた 対放射の場合にあてはまるような、暗電底に 比べ電視が小さい光発生の場合、光利得を思 立する以下の表式を持た。 G = 3 4 (1 = 1 - 1)

通常の動作状態下における多数キャリア光 検出器中のキャリア輸送は、基本的には電位 障壁を越えた多数キャリアの熱放射による。 通常の動作状態というのは、n形及びp形落

は約1.3×10-4 cm-4 の面積をもつ長円形で あつた。感度及び光利得はそれぞれた及び去 側の縦軸にプロットされている。第3回に示 される測定は、光検出器を50オームストリ ツブ級上にマウントし、光源として8300オ ングストロームの光を放射する A&GaAo/GaAa 注入レーザを用いて行つた。感度測定は較正 曲線を用いて直接行つた。光利得は式G= S(hr)/qにより感燈と関係しており、 hr は 入射フォトンエネルギー、qは電子電荷であ る。入射パワーレベルが減少するにつれ、光 利得が増加することに注意すべきである。1.5 nW の入射パワーの場合に、100という高 い利得が得られた。との結果はこれまで報告 されたあらゆるフォトトランジスタの光利得 より良い。

感度はパイアス電圧の増加とともに増加するが、暗電旋もまたパイアス電圧の増加とと もに増加することに注意すべきである。従つ て、衰速のパイアス電圧は、光伝送システム 板の場合、ソースド対しドレインがそれぞれ 正及び負であることを意味する。パイアス電 圧は典型的な場合、5ないし10ポルトの間 アカス

たとえばベーテにより、熱放射は実際に電り 位権大価に向って動いているすべてのキャル であってない電位によりないのられた時 を動きなるととが示さされている。言い かったよりないかられたよりな 変化するのことは電位エネルギーがよりで 会の平均自由行程より小さい必要があることを を変明する。この仮設は n 形 AGGA h/V GAA t 元 の電報された。

類3回は n 形型 1 伝導形の A f0 s A s / G s A s / 人 検出器の 5 ボルト及び 7 ボルトパイアスの両 方の場合についての、 感度及び 光列等の入射 パワー 依存性を示す。 デバイスパラメータは たに述べたとうりで、 層1 1 及び 1 3 はそれ ぞれ・05 p m 及び・6 p m の 厚まを 有した。メサ

が許容できる暗電流の大きさに依存する。

a 形が 第 1 の 伝導形である AGGAA/ G-AA 先検出器の応等時間は、先に這べたレーザー からのピークパワー 2 0 aW を有する 40 psec のパルスで調べた。立ち上がり時間は約 6 00 psec であつた。立ち下がり時間はお600 psec であつた。立ち下がり時間はお600 psec であった。立ち下がり時間はお600 psec であった。立ち下がり時間は3 CBで表彰 である AGGAA/GAA た機由器は。形光機田器 である AGGAA/GAA た機由器は。形光機田器

福棚 57-183077 (6)

の相補型のものであるが、同様に調べたとこ ろ、競大値の単分における金幅は60 psec の応答時間であつた。

具体的に述べたもの以外の実施例も可能で ある。たとえば、光検出器は裏面から照射し てもよく、立ち下り時間が改善される。この 場合、基板3及び廣5及び9は入射放射に対 して透明となる。また、半導体層を成長させ る順序は、第5,第4,第2及び第1の順で ある。更に、InGaAs/InP系も1.3 μm 付近に 感度をもつ光検出器の製作に使用できる。

出願人は二つの参考文献を記すことを望む が、それらは表面的には構造が本発明と似て いるものの、光検出器ではない。アプライド・ フィジュクス・レターズ (Applied Physics Letters) 35.63-65頁,1979年7月1日 は多数キャリアデバイスについて報告してい るが、著者はらくだダイオードと呼んでいる。 4.図面の簡単な説明 そのデバイスはキャリアの輸送を制御する薄 くかつ高湯度ドープロ形層により形成される

伝導帯中に、とぶがあるためそう呼ばれてい る。この層中のドーピング濃度は、すべての バイアス値で正孔が完全に空気化するような ものである。このデバイスの別の点について は、エレクトロニクス・レターズ (Electronics Letters), 16,836-838頁、1980年10 月23日に報告された。このデバイスは各目 トアンドープである半導体層間に閉じ込めら れたキャリアの輸送を制御するり形層を有す

しかし、両方の文献に報告されているデバ イスは、電気的に整備業子であり、光検出器 ではない。後者の文献はそのデバイスがミキ サダイオードとして使用できることを示唆さ れておらず、そのデバイスは光検出器として の用途に適していないと、両方の文献で述べ られている。

第1回は本発明の光検出器の一実施例の断 丽丽.

第2図は本発明の光検出器の一実施例のエ ネルギー帝図、

第3回は一光検出器の光利得と感度を、2 つの異なつたパイアスについての異なつた人 射パワーレベルの関数として示した図である。

(主要部分の符号の説明)

第1の層 ……… 13 第2の層 第3の層 ……… 第4の層 ……… 銀5の層 ……… 11

> 出願人 ウエスターン エレクトリック カムパニー・インコーポレーテッド

代理人 岡



